

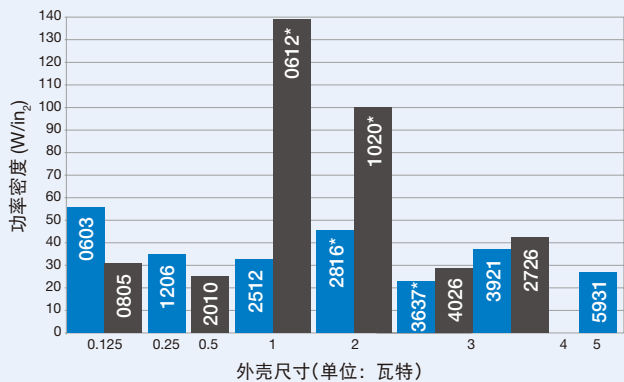


电流检测电阻

高功率, 低阻值

快速了解

功率密度



应用



Power Metal Strip® VS. 厚膜技术的优势

- 脉冲性能
- 更好的温度降额
- 出色的温度稳定性 (低至 75 ppm)
- 低热 EMF (3 μV/°C)
- 符合 RoHS 指令要求, 无豁免

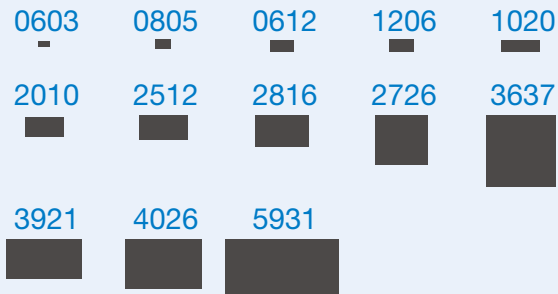
Power Metal Strip® VS. 薄膜技术的优势

- 高功率 (最大 5 W)
- 对静电放电 (ESD) 不敏感
- 更低焊点应力
- 脉冲性能

Power Metal Strip® VS. 商业箔电阻技术的优势

- 脉冲性能
- 与电路板材料的低热膨胀系数 (CTE) 不匹配
- 低阻值 (低至 0.2 mΩ)

占位 以实际尺寸显示



多种封装尺寸 (0603 ~ 5931)

